

展示会出展のご案内

第1回 電子化・オンライン化支援 EXPO 大阪開催
出展のお知らせ

当社は、2021年6月23日（水）～24日（木）にインテックス大阪で開催される『第1回 電子化・オンライン化支援 EXPO』出展することをお知らせいたします。ご来場の際は、ぜひエルモブースにお立ち寄りください。

【ブースの見どころ】

出社勤務とリモート勤務の併用が当たり前になった状況において、業務を円滑に進めるためのコミュニケーションツールの整備は企業にとって必要不可欠なものとなっております。

弊社ブースでは、こうした企業の課題に対応可能な「今すぐできるオフィス設備・業務のDX化」をテーマとしたハイブリッド会議室や、経営管理部門の業務効率化を促進するクラウドソリューションをご紹介します。

【主な出展商品】

- コミュニケーションDX化を促進する「ELMO Board」
- 勤怠管理・作業報告のクラウド化「らくらく現場」
- 予算策定・予実管理「BzPLAN」
- 内部統制マネジメント「QPR J-SOX」「TAMIC」
- エルモ LIVE 配信スタジオ

感染症対策を万全に整え、皆様のご来場をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

【展示会概要】

展示会名	第1回 電子化・オンライン化支援 EXPO 大阪開催
会期	2021年6月23日（水）～ 6月24日（木）（10時～17時）
会場	インテックス大阪2号館 大阪市住之江区南港北 1-5-102
ブース No.	K6-20 （2号館）
主催	電子化・オンライン化支援 EXPO／テレワーク・在宅勤務支援 EXPO／ニューノーマル オフィス EXPO 実行委員会

※ご入場には招待状もしくは来場事前登録が必要です。

下記のホームページより、来場事前登録の手続きをお願いいたします。

<https://odex-telex.jp/lp/>

お問合せ先	担当：テクノホライゾン株式会社 エルモカンパニー 事業推進部 米元 e-mail: elmo.ebiss.info@th-grp.jp
-------	---